

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2004-350703

(P2004-350703A)

(43) 公開日 平成16年12月16日(2004. 12. 16)

(51) Int.Cl.⁷

A61B 8/12

F I

A61B 8/12

テーマコード (参考)

4C601

審査請求 未請求 請求項の数 2 O L (全 21 頁)

(21) 出願番号 特願2003-148306 (P2003-148306)

(22) 出願日 平成15年5月26日 (2003. 5. 26)

(71) 出願人 000000376

オリンパス株式会社

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号

(74) 代理人 100076233

弁理士 伊藤 進

(72) 発明者 安達 日出夫

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オ

リンパス光学工業株式会社内

(72) 発明者 沢田 之彦

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オ

リンパス光学工業株式会社内

(72) 発明者 今橋 拓也

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オ

リンパス光学工業株式会社内

最終頁に続く

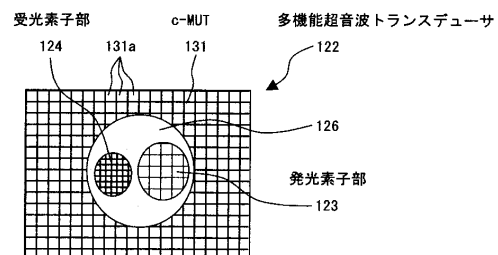
(54) 【発明の名称】 超音波診断プローブ装置

(57) 【要約】

【課題】超音波プローブの挿入は可能であるが、内視鏡では十分な観察を行えない部位の超音波観察を検査時間を短縮して行える超音波診断プローブ装置を提供すること。

【解決手段】多機能超音波トランスデューサ122は、シリコンマイクロマシーニング技術を用いて形成した、超音波走査面の開口形状がリング状のc-MUT 131に加えて、c-MUT 131の同一面に位置するようにシリコン発光素子で構成した発光素子部123及び発光素子部124を併設している。この多機能超音波トランスデューサ122を設けて超音波プローブを構成することによって、超音波観察に加えて、発光素子部123によって観察部位を照らし、この発光素子部123によって照明された観察部位の内視鏡画像を受光素子部124で撮像することによって、超音波画像表示装置6の画面には内視鏡画像が表示させて、超音波走査面に対向した体壁表面の内視鏡的観察を行える。

【選択図】 図15



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

体腔内に挿入された超音波トランスデューサで超音波を送受波して生体組織情報を得る超音波プローブと、この超音波プローブから伝送される生体組織情報に関する電気信号の信号処理及び前記超音波トランスデューサの駆動制御を行う超音波観測装置とを具備する超音波診断プローブ装置において、
前記超音波プローブに搭載される超音波トランスデューサは、シリコンマイクロマシーニング技術を用いて加工した、超音波トランスデューサ素子を配列した二次元アレイ型の静電型超音波トランスデューサであり、
この二次元アレイ型の静電型超音波トランスデューサに他の機能を有するデバイスを少なくとも 1 つ設けたことを特徴とする超音波診断プローブ装置。 10

【請求項 2】

前記二次元アレイ型の静電型超音波トランスデューサに設ける他の機能を有するデバイスは、シリコン半導体基板で構成される観察対象部位を照射する発光素子部、又はこの発光素子部で照らされた観察対象部位を撮像する受光素子部の少なくとも一方であることを特徴とする請求項 1 に記載の超音波診断プローブ装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、超音波プローブと超音波観測装置とを備えた超音波診断プローブ装置に関する。 20

【0002】

【従来の技術】

近年、体腔内に超音波を照射し、そのエコー信号から体内の状態を画像化して診断する超音波診断法が広く普及している。

体腔内の超音波断層画像を得る超音波診断装置として、図 22 (a) に示すように体腔内に挿入される内視鏡 200 の挿入部 201 に設けられている図示しない処置具挿通チャンネルに連通する処置具挿通口 202 を介して体腔内に導かれる図 22 (b) 及び図 22 (c) に示す超音波プローブ 203、205 がある。

【0003】

図 22 (b) に示す超音波プローブ 203 の挿入部 204 の先端部内には超音波を送受する機械走査式の超音波トランスデューサ 208 が配設されており、図 22 (c) に示す超音波プローブ 205 の挿入部 206 の先端部には超音波を送受する複数の超音波トランスデューサ素子 207 a、…、207 a を例えば挿入部方向に配列して構成した電子走査式の超音波トランスデューサ 207 が設けられている。 30

【0004】

例えば、前記超音波プローブ 203 を用いて超音波観察を行う場合、図 23 に示すように前記内視鏡 200 に設けられている観察窓 211 を介して照明窓 212 から出射された照明光によって照らされた観察部位を確認した後、挿入部 201 の先端からこの超音波プローブ 203 の挿入部先端部を突出させて超音波走査を行う。そして、この超音波プローブ 203 の挿入部先端部を突出させていることによって、たとえ前記内視鏡 200 の先端部が挿通不可能な部位であっても超音波観察を行える。 40

【0005】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上述したように前記超音波プローブで、前記内視鏡 200 の先端部が挿通不可能な部位の超音波観察を行う場合、内視鏡に設けられている照明窓から出射される照明光が観察部位まで十分に到達せずにその観察部位の確認を行えなくなることや、たとえ照明光が届いたとしても観察光学系が直視タイプであるため超音波による観察部位の観察を十分に行えないことがある。このため、超音波観察による見落としを防止するために超音波走査範囲を可能な限り広範にして超音波観察を行っていたため検査時間が長時間にな 50

って、被検者及び検査者に大きな負担を与えてしまうという問題があった。

【0006】

本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、超音波プローブの挿入は可能であるが、内視鏡では十分な観察を行えない部位の超音波観察を検査時間を短縮して行える超音波診断プローブ装置を提供することを目的にしている。

【0007】

【課題を解決するための手段】

本発明の超音波診断プローブ装置は、体腔内に挿入された超音波トランスデューサで超音波を送受波して生体組織情報を得る超音波プローブと、この超音波プローブから伝送される生体組織情報に関する電気信号の信号処理及び前記超音波トランスデューサの駆動制御を行う超音波観測装置とを具備する超音波診断プローブ装置であって、前記超音波プローブに搭載される超音波トランスデューサは、シリコンマイクロマシーニング技術を用いて加工した、超音波トランスデューサ素子を配列した二次元アレイ型の静電型超音波トランスデューサであり、この二次元アレイ型の静電型超音波トランスデューサに他の機能を有するデバイスを少なくとも1つ設けている。

10

【0008】

そして、前記二次元アレイ型の静電型超音波トランスデューサに設ける他の機能を有するデバイスは、シリコン半導体基板で構成される観察対象部位を照射する発光素子部、又はこの発光素子部で照らされた観察対象部位を撮像する受光素子部の少なくとも一方である。

20

【0009】

これらの構成によれば、静電型超音波トランスデューサに設けた観察対象部位を照らす発光素子部の照明光を補助光にした内視鏡の観察部位による内視鏡観察、或いは静電型超音波トランスデューサに設けた受光素子部による内視鏡の照明で照らされている観察部位の側視による内視鏡的観察、或いは静電型超音波トランスデューサに設けた発光素子部によって照らされている観察部位を、この静電型超音波トランスデューサに設けた受光素子部によって正面から撮像する内視鏡的観察を行える。

【0010】

【発明の実施の形態】

30

以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。

（第1実施形態）

図1ないし図10は本発明の第1実施形態にかかり、図1は超音波診断プローブ装置を説明する図、図2は超音波プローブの先端部の構成を説明する図、図3は超音波トランスデューサを説明する図、図4は図3の矢印Aで示す部分の拡大図及びc-MUTセルを説明する図、図5はc-MUTセルの断面の構成例を説明する図、図6は超音波観測装置及び超音波トランスデューサの構成を説明するブロック図、図7はc-MUTの他の構成例を説明する図、図8はc-MUTセルの配列及びセル形状を説明する図、図9は超音波送受波方向を軸方向に対して直交した方向にしたc-MUTを配置した超音波プローブを示す図、図10は超音波送受波方向を軸方向にしたc-MUTを配置した超音波プローブを示す図である。

40

【0011】

なお、図8(a)はc-MUTセルを格子状に配列したときの図、図8(b)はc-MUTセルの他のセル形状を示す図、図8(c)はc-MUTセルの別のセル形状を示す図である。

【0012】

図1に示すように本実施形態の超音波診断プローブ装置1は、超音波観察装置2と、内視鏡装置7とで構成されている。

前記超音波観察装置2は、先端側に後述する超音波トランスデューサ（図2の符号31参照）を内蔵した細長な挿入部3aを備えた超音波プローブ3と、前記超音波プローブ3の

50

基端部に設けた接続部 3 b が着脱自在に接続される連結部 4 a を備えた図示しない回転駆動源及びこの回転駆動源の回転角度データを取得してラジアル走査の際の超音波ビームの回転角度情報として回転角度データを後述する超音波観測装置に出力する例えばエンコーダを備えたプローブ駆動ユニット（以下、駆動ユニットと略記する）4 と、この駆動ユニット 4 とコネクタ 4 b を介して電氣的に接続され、前記超音波トランスデューサの駆動及びこの静電型超音波トランスデューサから伝送される電気信号の各種信号処理を行って超音波断層画像用の映像信号を生成する信号処理を行う超音波観測装置 5 と、この超音波観測装置 5 で生成した映像信号を入力して超音波断層画像を表示する超音波画像表示装置 6 とで主に構成されている。なお、前記接続部 3 b を前記駆動ユニット 4 の連結部 4 a に配設することによって、機械的及び電氣的な接続状態になる。

10

【0013】

前記内視鏡装置 7 は、撮像装置を内蔵した電子内視鏡（以下、内視鏡と略記する）8 と、この電子内視鏡 8 に照明光を供給する光源装置 9 と、前記電子内視鏡 8 の図示しない撮像素子の駆動及びこの撮像素子から伝送される電気信号の各種信号処理を行って内視鏡観察画像用の映像信号を生成する信号処理を行うビデオプロセッサ 10 と、このビデオプロセッサ 10 で生成された映像信号を入力して内視鏡観察用画像を表示する内視鏡画像表示装置 11 とで主に構成されている。

【0014】

前記内視鏡 8 は、体腔内に挿入される細長の挿入部 12 と、この挿入部 12 の基端側に位置する操作部 13 と、この操作部 13 の側部から延出するユニバーサルコード 14 とで主に構成されている。

20

【0015】

前記ユニバーサルコード 14 の基端部には前記光源装置 9 に接続される内視鏡コネクタ 14 a が設けられている。この内視鏡コネクタ 14 a の側部には電気コネクタ 14 b が設けられている。この電気コネクタ 14 b には前記ビデオプロセッサ 10 と電氣的に接続される映像ケーブル 15 が接続される。

【0016】

前記挿入部 12 の先端面 12 a には直視による内視鏡観察を行うための照明光窓 16 a 及び観察窓 16 b 及び鉗子出口 16 c 等が設けられいる。

前記操作部 13 には前記挿入部 12 を構成する湾曲部 17 を湾曲制御するアングルノブ 18、体腔内に導入される処置具の導入口となる、前記鉗子出口 16 c に連通した処置具挿入口 19、前記内視鏡画像表示装置 11 に表示させる表示画像を切り換えたり、フリーズ、リリース等の指示を行う各種操作スイッチ 20 等が設けられている。

30

【0017】

図 2 に示すように前記超音波プローブ 3 の挿入部 3 a の先端部には超音波透過性に優れた高密度ポリエチレン、ポリメチルペンテン等の部材で形成された先端キャップ 21 が配置されている。この先端キャップ 21 の内部には超音波トランスデューサ 31 を設けたハウジング 22 が回転自在に配置されている。このハウジング 22 の基端部には前記駆動ユニット 4 に備えられている回転駆動源の回転駆動力を伝達する回転力伝達部材である例えばフレキシブルシャフト 23 の一端部が固定されている。なお、このフレキシブルシャフト 23 の他端部は前記駆動ユニット 4 の回転駆動源に固定されている。

40

【0018】

したがって、前記駆動ユニット 4 に備えられている回転駆動源を駆動状態にすることによって、この回転駆動源の回転駆動力がフレキシブルシャフト 23 を介してハウジング 22 に伝達されて、このハウジング 22 に設けられている超音波トランスデューサ 31 が回転状態になる。

【0019】

前記フレキシブルシャフト 23 の内部には前記超音波トランスデューサ 31 と前記超音波観測装置 5 とを電氣的に接続する例えば同軸ケーブルで構成された後述する信号線 33 をひとまとめにした信号ケーブル（不図示）が挿通している。また、前記挿入部 3 a 内には

50

例えば流動パラフィン、カルボキシメチルセルロース水溶液等の超音波伝達媒体24が充填される。さらに、前記挿入部3aの先端側には前記先端キャップ21を覆うよう図示しない膨縮自在なバルーンが必要に応じて取り付けられるようになっている。

【0020】

図2及び図3に示す前記超音波トランスデューサ31は、シリコン半導体基板をシリコンマイクロマシーニング技術を用いて加工した、静電型超音波トランスデューサ（以下、c-MUT (Capacitive Micromachined Ultrasonic Transducer) 31とも記載する）であり、手作業によらず、シリコンプロセスで、完全にクリーンな環境で操作シーケンスにしたがって忠実に自動で製造される。

【0021】

前記c-MUT 31は、複数のc-MUTセル31aを配列して、例えば各セルに位相差を設けた駆動を行い、合成超音波ビームをセクタ走査したり、いくつかの配列グループに分割して、配列グループ毎に一次元的にリニア走査、又はセクタ走査することができる。また、全素子を並列接続して単一素子としてラジアル走査することも可能である。さらに、全素子を同心枠型アレイ構造にして、それぞれのアレイエレメントに位相差を持った駆動を行い、超音波ビームの収束機能を実現することも可能である。なお、枠型アレイ構造とは、大きさの異なる複数の枠状のアレイエレメントを、例えばそれらの重心位置を一致させて配置したものである。また、上記の各場合に対応して接続ケーブルの特性、配置或いは本数が増減する。このc-MUT 31の各c-MUTセル31a、…、31aと信号線33、…、33とはケーブル接続部34を介して電氣的に接続される構成になっている。このケーブル接続部34から延出する信号線33、…、33はひとまとめにされて、挿入部12内を挿通する図示しない例えばチューブ内に挿通された状態で操作部13方向に延出して、前記超音波観測装置5に電氣的に接続されるようになっている。

【0022】

前記c-MUT 31の表面及び前記ハウジング部32の一部は、耐水性、耐薬品性に優れたパリレン（ポリパラキシリレン）等で形成された保護膜（図4の符号39参照）で被覆されている。

【0023】

図4及び図5に示すように前記c-MUT 31を構成する各c-MUTセル31aのセル形状は例えば六角形形状で形成されている。そして、複数のc-MUTセル31a、…、31aを微小所定ピッチで複数列、複数行にハニカム構造で整列配置させて、超音波走査面の開口形状を例えば四角形形状にしている。

【0024】

前記c-MUTセル31aは、シリコン基板35上に形成された、下部電極37d、電極間距離を設定する絶縁性支柱36、シリコン又はシリコン化合物から形成されたシリコンメンブレン38、及び上部電極37uで主に構成されている。前記下部電極37dは前記シリコン基板35の上面に設けられ、前記上部電極37uはシリコンメンブレン38の上面に設けられている。符号40は真空空隙部（以下、空隙部と略記する）であり、本形態においてはシリコンメンブレン38の振動を制動する層になっている。

【0025】

複数のc-MUTセル31aが配列されるシリコン基板35にはc-MOS集積回路で構成された送信遅延回路61、バイアス信号印加回路62、駆動信号発生回路63、送受信切替回路64、c-MUTセル31aにプリアンプ65、ビームフォーマ66等からなる制御回路部43aや、配線電極44が設けられている。前記シリコンメンブレン38に設けられた上部電極37uは接地電極であり、前記下部電極37dは信号入出力用電極である。そして、前記上部電極37uの上面には前記保護膜39が被覆されている。

【0026】

図6に示すように前記c-MUT 31には複数のc-MUTセル31aが配列されている。これらc-MUTセル31aは、超音波観測装置5に設けられているCPU51から出力される動作指示信号に基づいて駆動制御されるようになっている。

【0027】

前記超音波観測装置5には前記CPU51、トリガー信号発生回路52、セクタ53、エコー信号処理回路54、ドップラー信号処理回路55、高調波信号処理回路56、超音波画像処理部57、三次元画像構築回路58が備えられている。

【0028】

前記CPU51はこの超音波観測装置5に設けられている各種回路及び処理部に動作指示信号を出力したり、各種回路及び処理部からのフィードバック信号を受信して、各種制御を行う。

【0029】

前記トリガー信号発生回路52は、各c-MUTセル31aを駆動させて送波及び受波のタイミング信号である繰り返しのパルス信号を出力する。 10

前記セクタ53は前記CPU51の動作指示信号に基づいて指示された所定のc-MUTセル31aに対してパルス信号を伝送する。

【0030】

前記エコー信号処理回路54は、各c-MUTセル31aから出力される超音波から生体内の臓器及びその境界などで反射し、前記c-MUTセル31aに戻ってきて受信された後述する受信ビーム信号を基に可視像の画像データを生成する。

【0031】

前記ドップラー信号処理回路55は、前記c-MUTセル31aから出力される受信ビーム信号からドップラー効果を利用して組織の移動成分、すなわち血流成分を抽出し、超音波断層像内における血流の位置を着色するためのカラーデータを生成する。 20

【0032】

前記高調波信号処理回路56は、各c-MUTセル31aから出力される受信ビーム信号から第2高調波周波数又は第3高調波周波数を中心周波数とするフィルタでその周波数成分の信号を抽出、増幅してハーモニックイメージング診断用の画像データを生成する。

【0033】

前記三次元画像構築回路58は、前記c-MUTセル31aから出力される受信ビーム信号から3次元画像を構築し、3次元画像データを出力する。

【0034】

以上のように、二次元に配列されたc-MUTセル31aからの受信信号だけから三次元画像を構築することは可能であるが、その他、c-MUTセル31aを一次元アレイに配列して電子走査で二次元画像を得て、且つ、一次元アレイに配列した振動子をラジアル回転させて、回転角度情報を得て三次元画像を構築することも可能である。 30

【0035】

前記超音波画像処理部57は前記エコー信号処理回路54、前記ドップラー信号処理回路55、前記高調波信号処理回路56、三次元画像構築回路58等で生成された画像データを基に、それぞれBモード画像、ドップラー画像、ハーモニックイメージング像等を構築する。また、同時に、CPU51を介して文字等のキャラクタのオーバーレイを行う。そして、この超音波画像処理部57で構築した映像信号をモニタ5に出力して、モニタ5の画面上に観察画像の1つである超音波断層画像を表示させる。 40

【0036】

前記送信遅延回路61は各c-MUTセル31aに駆動電圧を印加するタイミングを決定して、所定のセクタ走査等を行うように設定する。

前記バイアス信号印加回路62は前記駆動信号発生回路63からの出力に所定のバイアス信号を重畳させる。このバイアス信号としては、送受信時に同じ直流電圧のみを使用する方法、送信時に高い電圧に設定して受信時には低い電圧に変化させる方法、更には例えば直流成分に交流成分を重畳させS/Nを改善したり、その交流成分とエコー信号との相関をとることによってS/Nを改善させる方法がある。

【0037】

DCバイアス電圧は、送信時においては送信電圧波形と同じゆがみのない波形の超音波送 50

信波形を得るために必要である。前記 D C バイアス電圧が重畳していないと、送信超音波信号の周波数は駆動電圧信号の 2 倍となり、その振幅は二分の一となる。

【0038】

一方、受信時はバイアス電圧印加は必用である。このバイアス電圧は直流電圧であれば受信超音波と同一の波形になる。また、D C 電圧とともに更に交流電圧信号を重畳させ、後段の信号処理によって、その交流電圧信号の中心周波数のバンドパスフィルタで濾波し、S N を改善することも可能である。さらに、他のバイアス電圧印加の利用方法として c - M U T セル選択が可能となる。これは、バイアス電圧がないと原理的に受信信号が得られないことを利用するものであり、セル選択を行わないセルに対して D C 電圧を与えないようにすることで、セル選択が可能になる。直流信号成分が重畳した受信信号は、コンデンサ等の直流信号阻止手段で r f 信号に変換され、受信信号とされ、信号処理部に伝送される。

10

【0039】

前記駆動信号発生回路 6 3 は前記送信遅延回路 6 1 からの出力信号に基づいて、所望する超音波波形に対応する駆動電圧信号であるバースト波を発生する。

前記送受信切換回路 6 4 は 1 つの c - M U T セル 3 1 a を送波状態と受波状態とに切り換えるものである。送波状態のときには前記駆動電圧信号を c - M U T セル 3 1 a に印加し、受波状態では前記エコー情報を受信することによって c - M U T セル 3 1 a の電極 3 7 u、3 7 d 間に発生した電荷信号をプリアンプに出力する。なお、前記送受信切換回路 6 4 は、c - M U T セル 3 1 a を送信専用と受信専用とに分割して使用する際には不要である。

20

【0040】

前記プリアンプ 6 5 は前記送受信切換回路 6 4 から出力された電荷信号を電圧信号に変化するとともに増幅する。

前記ビームフォーマ 6 6 は前記プリアンプ 6 5 から出力された各超音波エコー信号を前記送信遅延回路 6 1 での遅延と同様又は異なる遅延時間で合成した受信ビーム信号を出力する。

【0041】

そして、C P U 5 1 の動作指示信号に基づいて、所定の位相差を与えて、それぞれの c - M U T セル 3 1 a を駆動して、c - M U T 3 1 の超音波走査面から所定の焦点距離に設定した超音波を送波して、前記ビームフォーマ 6 6 で前記送信遅延回路 6 1 での遅延と同様な遅延をかけて合成して受信ビーム信号として出力することによって、前記焦点距離に設定した超音波による超音波観測を行える。

30

【0042】

なお、前記ビームフォーマ 6 6 で前記送信遅延回路 6 1 での遅延と異なる所望の遅延時間で合成して出力することによって、このビームフォーマ 6 6 の遅延時間に対応した受信ビーム信号を得て、超音波観測装置 5 を経て所望の超音波断層画像を得られる。

【0043】

また、本実施形態においては複数の c - M U T セル 3 1 a の制御回路及び配線電極等をシリコン基板 3 5 に形成した層状配置の c - M U T 3 1 としているが、c - M U T 3 1 の構成は層状配置に限定されるものではなく、図 7 に示すように c - M U T 3 1 の一面側に複数の c - M U T セル 3 1 a を配列させた c - M U T セル形成部 3 1 b と、前記制御回路、配線電極等を形成した回路形成部 3 1 c とを設けた、面内配置の超音波トランスデューサ 3 1 A を構成するようにしてもよい。

40

【0044】

さらに、本実施形態においては c - M U T セル 3 1 a のセル形状を六角形形状に形成し、それらをハニカム構造で整列配置させた構成としているが、c - M U T セル 3 1 a の形状及び配列はこれに限定されるものではなく、図 8 (a) に示すように複数の c - M U T セル 3 1 a を格子状に整列配置させる構成であったり、図 8 (b) に示すような円形形状や楕円形状 (不図示) で c - M U T セル 3 1 d を形成したり、図 8 (c) に示すような八角

50

形形状等の多角形状でc-MUTセル31eを形成するようにしてもよい。

【0045】

上述のように構成したc-MUTを超音波観察ユニットに設けた超音波プローブの作用を説明する。

まず、超音波診断プローブ装置1の内視鏡装置7に設けられている内視鏡画像表示装置11の画面上に表示される内視鏡画像を観察しながら挿入部12を体腔内に挿入していく。そして、この挿入部12の先端面が観察部位近傍に到達したなら、前記超音波観察装置2の挿入部3aを前記処置具挿入口19から挿入してこの挿入部3aの先端部を鉗子出口16cから突出させる。そして、前記先端キャップ21の突出位置や湾曲部17の湾曲状態を調整して、この先端キャップ21を所望する位置に配置する。その後、例えば図示しないバルーンを膨張させる、又は、超音波媒体である水で先端キャップ21を水没させ、超音波観測装置5を操作してc-MUT31を駆動状態にする。このとき、駆動ユニット4も駆動状態にする。

10

【0046】

すると、前記駆動ユニット4の回転駆動源の回転駆動力がフレキシブルシャフト23を介してハウジング22に伝達されてc-MUT31が回転状態になるとともに、超音波観測装置5のCPU51から観察者の操作指示に対応した動作指示信号が出力され、トリガー信号発生回路52でパルス信号に変換されて、セクタ53を介してc-MUT31を構成する所定のc-MUTセル31aに向けて出力されていく。

【0047】

このパルス信号は、送信遅延回路61に入力され、所定の遅延をかけた駆動電圧信号を駆動信号発生回路63及びバイアス信号印加回路62を介して出力し、送受信切換回路64によって送波状態に切り換えられたとき、この駆動電圧信号がc-MUTセル31aに印加されて超音波が出射される。

20

【0048】

そして、前記CPU51では配列されたそれぞれのc-MUTセル31aに対して動作指示信号を出力して、例えば、中央のc-MUTセル31aに対して駆動電圧信号に大きな遅延をかけ、配列の中央から離れていくc-MUTセル31aに対して駆動電圧信号に小さな遅延をかける等して1つの超音波波形を形成して、c-MUT31の超音波走査面から出力されていく。

30

【0049】

つまり、CPU51の制御に基づいて各c-MUTセル31aから超音波を出射させて、軸方向に対するセクタ走査及び軸周りのラジアル走査が行われる。

【0050】

一方、前記エンコーダからは回転駆動源の回転角度データが超音波観測装置5に随時入力される。また、前記複数のc-MUTセル31aでは、前記送受信切換回路64によって送波状態と受波状態とが切換制御されている。このため、送受信切換回路64が受波状態であるときには、c-MUTセル31aでエコー情報を受信したことによって電極37u、37d間に発生した電荷信号がプリアンプ65に出力される。

【0051】

このプリアンプ65に出力された電荷信号は、電圧信号に変換するとともに増幅され、ビームフォーマ66で適当な遅延をかけた受信ビーム信号として超音波観測装置5に出力される。

40

【0052】

そして、各c-MUTセル31aから順次出力される受信ビーム信号をエコー信号処理回路54、三次元画像構築回路58、ドップラー信号処理回路55、高調波信号処理回路56等を経て、回転角度データに基づいて極座標系データをモニタ6に出力できるような直交座標系に変換する等の処理を行い、その後、超音波画像処理部57で標準的な映像信号に変換すると同時に、CPU51を介してオーバーレイを行ってモニタ5に出力する。このことによって、モニタ5の画面上には三次元の超音波断層画像が表示される。

50

このことによって、対象観察部位の超音波観察を三次元的に行える。

【0053】

なお、本実施形態においては、前記駆動ユニット4の回転駆動源を動作させて、つまりc-MUT31をラジアル走査するとともにセクタ走査を行って三次元画像を得る実施形態を示しているが、前記回転駆動源を動作させることなくCPU51の制御に基づいて各c-MUTセル31aから超音波を出射させて、軸方向に対するセクタ走査や、軸方向に対して直交するセクタ走査を行って超音波断層画像を取得するようにしてもよい。

【0054】

このように、超音波プローブの先端部に設けられた超音波観察ユニットに配置される超音波トランスデューサを、シリコン半導体基板をシリコンマイクロマシーニング技術を用いて複数のc-MUTセルを配列させた、静電型超音波トランスデューサで構成したことによって、鉛フリーの超音波トランスデューサを実現することができる。

【0055】

また、シリコンマイクロマシーニング技術を用いることによって、静電型超音波トランスデューサを、クリーンな環境で、自動作成することができる。このことによって、精細なc-MUTセルの配列を、ダイシング歪みやバラツキを発生させることなく行えるので、信頼性の高い超音波観察ユニットを安価に提供することが可能になる。

【0056】

さらに、c-MUTセルのセル形状や、超音波走査面の開口形状を所望の形状及び大きさに設定して、超音波観察ユニットの小型化及び高精度化を図ることができる。

【0057】

又、c-MUTセルを配列させて構成したc-MUTをハウジングに配設し、このc-MUTを配設したハウジングを回転力伝達部材によって回転させて、セクタ走査及びラジアル走査を行う構成にすることによって、3次元の超音波画像を得るのに必要なエコーデータを瞬時に得ることができる。

【0058】

このことによって、心臓の拍動の影響等を受ける部位であっても、瞬時に3次元の超音波画像を得るのに必要なエコーデータを取得して、精度の高い3次元の超音波画像による観察を行える。

【0059】

なお、c-MUTセルを配列して超音波走査面を円板状に形成してc-MUTを形成するとき、これらc-MUTセルを構成する上部電極同士及び下部電極同士を電氣的に連結状態にすることによって、前記図22(b)で示した超音波プローブでの使用が可能になる。

【0060】

また、図9に示すように超音波走査面の開口形状を所望の形状及び大きさに設定したc-MUT31Bを先端部に設けて、挿入方向に対して直交する方向を超音波送受波方向としたセクタタイプの超音波プローブ3Aを構成したり、図10に示すようにc-MUT31Cを先端部に設けて、挿入方向に対して前方を超音波送受波方向としたセクタタイプの超音波プローブ3Bを構成するようにしてもよい。

【0061】

ここで、図11ないし図14を参照して複数のc-MUTセル31aを配列して構成されるc-MUTの変形例を説明する。

【0062】

図11を参照して超音波トランスデューサを構成するc-MUTセルの他の配列構成を説明する。

なお、図11(a)は開口寸法を所定の規則で変化させたc-MUTセルを配列させて構成した超音波トランスデューサを示す図、図11(b)はc-MUTセルのA1-A2方向配列を規制する開口分布曲線を示す図、図11(c)はc-MUTセルのB1-B2方向配列を規制する開口分布曲線を示す図である。

10

20

30

40

50

【0063】

図11(a)に示すように本実施形態のc-MUT31Gにおいては、このc-MUT31Gを構成する各c-MUTセル31の開口寸法を配列方向によって、規則的に変化させている。即ち、上述した実施形態のようにc-MUTセル31aの開口寸法を全て一定に形成するのではなく、配列方向にしたがって、例えば図11(b)及び図11(c)に示すR値分布曲線に基づいて設定している。

【0064】

前記図11(b)及び図11(c)に示したR値分布曲線は、c-MUTセルにおいて電極面積は静電容量に比例し、その結果、送受信音圧に比例することを応用して作成したものであり、電極面積を例えばガウス分布関数に設定している。つまり、本実施形態のc-MUT31Gにおいては中央に位置するc-MUTセル31aの開口寸法が最大になって、この中央から前記c-MUT31Gの周辺に向かうにしたがって前記曲線と同様に開口寸法が小さくなっている。

10

【0065】

このことによって、c-MUTセルの示す指向特性(=このエレメントの開口の回折パターン)に、前記c-MUTセルをアレイ状に配列させたときに相互の干渉効果によって発生する干渉パターンが乗じられておこる音圧の強弱であるグレーティングローブが改善されて、擬情報であるアーティファクトの発生を抑圧することができる。

したがって、良好な超音波断層画像を得られる。

【0066】

図12を参照して超音波トランスデューサを構成するc-MUTセルの他の配置構成を説明する。

20

なお、図12(a)は配列されるc-MUTセルを送信用セルと受信用セルと不使用セルとに分割した一構成例を示す図、図12(b)は配列されるc-MUTセルを送信用セルと受信用セルと不使用セルとに分割した他の構成例を示す図である。

【0067】

上述した実施形態では前記送受信切換回路64を設けて送波状態と受波状態とを切り換えることによって、1つのc-MUTセル31aで送受信を行う構成としていたが、本実施形態においては複数のc-MUTセルを送波専用の送信用セル31fと、受波専用の受信用セル31g、と送波及び受波のどちらの機能も有していない不使用セル31hとしている。

30

【0068】

そして、図12(a)に示すように一対の送信用セル31fと受信用セル31gとで構成した送受信セル群31k及び不使用セル31hを帯状の群である不使用セル群31mとして形成し、この不使用セル群31mと送受信セル群31kとを例えば列方向に交互に配列させてc-MUT31Hを構成している。

【0069】

このことによって、列方向に配列された送信セル群31fの間又は受信セル群31gの間に、送信時は受信セル群31gと不使用セル群31hが、受信時は送信セル群31fと不使用セル群31hが物理的な所定間隔を設けることによりクロストークの軽減を図ることができる。したがって、画質の良好な超音波断層画像を得られる。

40

【0070】

なお、送受信セル群31kを一対の送信用セル31fと受信用セル31gとで構成する代わりに、図12(b)に示すように2つの送信用セル31fと1つの受信用セル31gとで送受信セル群31nを構成して、例えば行方向に配列された送受信セル群31nの間に略帯状の不使用セル群31mを配列させて、隣り合う送受信セル群31n同士の間物理的な所定間隔を設ける構成にしてc-MUT31Jを構成するようにしてもよい。

【0071】

また、本実施形態においてはc-MUTを構成するc-MUTセルを受信用セル31g、送信用セル31f、不使用セル31hとした構成例を示しているが、複数の受信用セル3

50

1 g のそれぞれ電極を一体で電氣的に連結してひとまとめにした受信セル群、複数の送信セル 3 1 f のそれぞれの電極を一体で電氣的に連結してひとまとめにした送信セル群及び前記不使用セル群として構成し、それぞれのセル群を前記図 1 2 (a) や前記図 1 2 (b) に示すように配列させて c-MUT を構成するようにしてもよい。

【0072】

図 1 3 及び図 1 4 を参照して超音波プローブに設けられる c-MUT の別の構成を説明する。

図 1 3 は曲面部に c-MUT を設けた超音波プローブを示す図、図 1 4 は c-MUT チップを実装した基板を説明する図である。なお、図 1 3 (a) はコンベックス走査型の超音波プローブを示す図、図 1 3 (b) はラジアル走査型の超音波プローブを示す図、図 1 4 (a) は c-MUT チップ実装基板の一構成例を示す図、図 1 4 (b) は図 1 4 (a) で示す c-MUT チップ実装基板の作用を説明する図である。

【0073】

図 1 3 (a) に示すように本実施形態の超音波プローブ 3 C は、コンベックス走査が可能のように挿入部 3 a の先端部に帯状 c-MUT 9 2 を配置して構成されている。一方、図 1 3 (b) に示すように本実施形態の超音波プローブ 3 D は、内視鏡挿入方向に対して直交する方向のラジアル走査が可能のように挿入部先端部の周方向に帯状 c-MUT 9 2 を配置して構成されている。

【0074】

前記帯状 c-MUT 9 2 は、図 1 4 (a) に示すように柔軟性を有する平面基板 9 3 に、複数の c-MUT セルを配列させてチップ状に構成した c-MUT チップ 9 4 を所定間隔で複数、実装配置して構成したものである。この帯状 c-MUT 9 2 は、複数の c-MUT チップ 9 4 を所定間隔で実装配置させたうえで、図 1 4 (b) に示すように所定形状に変形させる。したがって、この帯状 c-MUT 9 2 を挿入部先端部の所望の方向に配置させて、コンベックス走査、ラジアル走査による超音波断層画像を得られる超音波プローブを構成することかできる。

【0075】

(第 2 実施形態)

図 1 5 ないし図 2 1 は本実施形態の第 2 実施形態にかかり、図 1 5 は c-MUT に加えて、シリコン基板上にシリコン発光素子及びシリコン受光素子を設けた多機能超音波トランスデューサを配置した超音波プローブを説明する図、図 1 6 は多機能超音波トランスデューサの断面の構成例を説明する図、図 1 7 は多機能超音波トランスデューサを配置した超音波プローブを説明する図、図 1 8 は c-MUT に加えて、シリコン基板上に他の機能デバイスを設けた多機能超音波トランスデューサを説明する図、図 1 9 はシリコン発光素子及びシリコン受光素子を配設した多機能超音波トランスデューサの他の構成例を説明する図、図 2 0 は図 1 5 の多機能超音波トランスデューサにさらにマイクロジャイロセンサを配設した多機能超音波トランスデューサの構成を説明する図、図 2 1 はシリコン基板上に静電容量測定用セルを設けた多機能超音波トランスデューサの構成を説明する図である。

【0076】

なお、図 1 7 (a) は多機能超音波トランスデューサを配置した超音波プローブの先端部の構成を示す図、図 1 7 (b) は多機能超音波トランスデューサを配置した超音波プローブの作用を説明する図、図 1 8 (a) は c-MUT に加えて、シリコン基板上にシリコン発光素子を設けた多機能超音波トランスデューサを配置した超音波プローブを説明する図、図 1 8 (b) は c-MUT に加えて、シリコン基板上にシリコン受光素子を設けた多機能超音波トランスデューサを配置した超音波プローブを説明する図、図 2 1 (a) は静電容量測定用のダミー c-MUT セルを設けた多機能超音波トランスデューサを示す図、図 2 1 (b) はダミー c-MUT セルの作用及び機能を説明するフローチャートである。

【0077】

図 1 5 に示すように本実施形態の多機能超音波トランスデューサ 1 2 2 にはシリコンマイクロマシーニング技術を用いて形成した超音波走査面の開口形状を角形形状に形成した c

10

20

30

40

50

—MUT131と、この角形状のc—MUT131の例えば略中央部に位置する同一面にシリコン発光素子で構成した発光素子部123及びシリコン受光素子で構成した受光素子部124とが併設されている。

【0078】

図16に示すように本実施形態のc—MUT131においては複数のc—MUTセル131aが配列されるシリコン基板35には、例えば第1中間誘電体層41及び第2中間誘電体層42で形成され、これら誘電体層41、42に前記アクセス回路形成部に加えて、前記所定の制御を行うc—MOS集積回路で構成した前記発光素子部123及び受光素子部124の制御を行う各種制御回路43a、43b、43c、…や、配線電極44a、44b、44c、44d、…が設けてある。

10

【0079】

そして、下部電極37dと配線電極44a、配線電極44aと配線電極44b、配線電極44bと配線電極44c、配線電極44cと制御回路43c、配線電極44dと制御回路43b、配線電極44dと制御回路43c等とをそれぞれビアホール45によって電氣的に接続している。

【0080】

前記発光素子部123及び前記受光素子部124からは図示しない電気ケーブルが延出しており、前記超音波観測装置5と電氣的に接続されている。

【0081】

なお、前記発光素子部123は例えば発光ダイオード、レーザーダイオード等であり、前記受光素子部124は例えばC—MOS、CCD等のいずれかである。その他の構成は前記第1実施形態と同様であり、同部材には同符号を付して説明を省略する。符号126は緩衝領域である。

20

【0082】

上述のように構成した多機能超音波トランスデューサ122の作用を説明する。

図17(a)に示すように超音波プローブ120の挿入部3a内のハウジング22には前記多機能超音波トランスデューサ122が配設されている。このため、図17(b)に示すようにこの多機能超音波トランスデューサ122の超音波観測面を体壁に対向させた状態にして、発光素子部123によって観察部位を照らし、この発光素子部123によって照明された観察部位の内視鏡画像を受光素子部124で撮像することによって、超音波画像表示装置6の画面上には内視鏡画像が表示させて、超音波走査面に対向した体壁表面の内視鏡的観察を行える。

30

【0083】

この状態で、例えば、超音波伝達媒体である水で超音波プローブ120の先端部を水没状態にするとともに、超音波観測装置5を操作して多機能超音波トランスデューサ122のc—MUT131を駆動状態にすると、前記第1実施形態で説明したようにこの超音波観測装置5のCPU51から観察者の操作指示に対応した動作指示信号がc—MUT131に向けて出力される。そして、c—MUTセル131aを送波状態／受波状態に切り換えて超音波を出射する一方、反射超音波を受信してモニタ5の画面上に三次元の超音波断層画像を表示させる。このことによって、対象観察部位の超音波観察を行える。

40

【0084】

このように、c—MUTに加えて、発光素子部及び受光素子部をシリコンマイクロマシニング技術を用いて形成した多機能超音波トランスデューサをハウジングに配設して超音波プローブを構成することによって、超音波プローブによって、超音波観察のみならず、超音波走査面に対向した体壁表面の内視鏡的観察を行うことができる。その他の作用及び効果は前記第1実施形態と同様である。

【0085】

なお、図18(a)に示すように前記多機能トランスデューサ122の代わりに発光素子部123だけを設けた多機能超音波トランスデューサ122Aを配置して超音波プローブを構成するようにしてもよい。このことによって、内視鏡8の挿入部12の先端面12a

50

から前記超音波プローブを突出させることによって、この超音波プローブに設けられている多機能超音波トランスデューサ122Aの発光素子部123から照射される照明光を補助光にして内視鏡装置7による内視鏡観察を行うことができる。

【0086】

また、図18(b)に示すように前記多機能トランスデューサ122の代わりに受光素子部124だけを設けた多機能超音波トランスデューサ122Bを配置して超音波プローブを構成するようにしてもよい。このことによって、内視鏡8の挿入部12の先端面12aから前記超音波プローブを突出させることによって、前記内視鏡装置7による内視鏡観察に加えて、超音波プローブに設けられている多機能超音波トランスデューサ122Aの受光素子部124による内視鏡観察を行うことができる。

10

【0087】

さらに、c-MUTセルの配列を適宜設定することによって超音波トランスデューサの開口形状を所望の形状及び大きさに設定できるとともに、発光素子部及び受光素子部の形状、大きさ、数量及び配置位置を適宜設定して多機能超音波トランスデューサを作成することによって小型化、高機能か、或いは高精度化を図る等、超音波プローブの設計の自由度が増大させることができる。

【0088】

本実施形態においては多機能超音波トランスデューサ122のc-MUT131を角形形状に形成し、その中央部に配設される発光素子部123及び発光素子部124を円形に形成した構成を示しているが、この多機能超音波トランスデューサのc-MUT形状及び発光素子部及び受光素子部の形状及び配置位置等はこれらに限定されるものではなく、例えば、図19に示すように角形の受光素子部124をc-MUT131の中央部に設け、角形の発光素子部123をc-MUT131の四隅に設けて角形の多機能超音波トランスデューサ127を形成するようにしてもよい。また、受光素子部及び発光素子部をそれぞれ複数ずつ設ける等、変更するようにしてもよい。

20

【0089】

ここで、図20及び図21を参照して多機能超音波トランスデューサの変形例を説明する。

図20に示す多機能超音波トランスデューサ132では、c-MUT131、発光素子部123及び発光素子部124に加えて、超音波プローブの先端部の動きを検知して位置検知を行う、X方向及びY方向に対応するように配置された静電型マイクロジャイロセンサ133、134が併設している。

30

【0090】

この多機能超音波トランスデューサ132をハウジングに配設して超音波プローブを構成することによって、この静電型マイクロジャイロセンサ133、134から出力される位置検知信号を図示しない演算部で演算処理することによって、超音波プローブの先端部の位置を常時、定量的に把握することができる。

【0091】

このことによって、挿入部の処置具挿通チャンネルの所定位置に、この超音波プローブを配設させておくことにより、前記静電型マイクロジャイロセンサ133、134から出力される位置検知信号をもとに挿入部の位置検出も行える。

40

【0092】

一方、図21(a)に示す多機能超音波トランスデューサ135ではc-MUT131を構成する任意の位置の複数のc-MUTセルを静電容量測定用セル136として使用している。そして、この静電容量測定用セル136から出力される電気信号を基に、超音波駆動信号を補正して出力する構成にしている。

【0093】

つまり、超音波観測装置5で静電容量を測定するための指示を出力すると、図21(b)のステップS1に示すようにそれぞれの静電容量測定用セルから逐次、動作時のデータが静電容量測定補正部に入力される。すると、この静電容量測定補正部では、ステップS2

50

に示すように入力されたデータの平均値を算出した後、ステップ S 3 に移行してこの算出値と予め設定されている基準値との比較を行ってその差異を評価し、ステップ S 4 に移行する。このステップ S 4 ではステップ S 3 での評価結果を基に c-MUT 駆動信号を補正する。このことによって、c-MUT セルには補正された超音波駆動信号が出力される。

【0094】

このように、c-MUT を構成する c-MUT セルの一部を静電容量測定用セルとして設けることによって、c-MUT セルを構成する c-MUT セルに常時、最適に補正した超音波駆動信号を出力して、超音波診断画像を得ることができる。

【0095】

尚、本発明は、以上述べた実施形態のみに限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変形実施可能である。

【0096】

[付記]

以上詳述したような本発明の上記実施形態によれば、以下の如き構成を得ることができる。

【0097】

(1) 体腔内に挿入された超音波トランスデューサで超音波を送受波して生体組織情報を得る超音波プローブと、この超音波プローブから伝送される生体組織情報に関する電気信号の信号処理及び前記超音波トランスデューサの駆動制御を行う超音波観測装置とを具備する超音波診断プローブ装置において、前記超音波プローブに搭載される超音波トランスデューサは、シリコンマイクロマシーニング技術を用いて加工した、超音波トランスデューサ素子を配列した二次元アレイ型の静電型超音波トランスデューサであり、この二次元アレイ型の静電型超音波トランスデューサに他の機能を有するデバイスを少なくとも1つ設けた超音波診断プローブ装置。

【0098】

(2) 前記二次元アレイ型の静電型超音波トランスデューサに設ける他の機能を有するデバイスは、シリコン半導体基板で構成される観察対象部位を照射する発光素子部、又はこの発光素子部で照らされた観察対象部位を撮像する受光素子部の少なくとも一方である付記1に記載のカプセル超音波内視鏡装置。

【0099】

(3) 前記二次元アレイ型の静電型超音波トランスデューサに設ける他の機能を有するデバイスは、シリコン半導体基板で構成されるX方向及びY方向に対応する静電型マイクロジャイロセンサである付記1に記載のカプセル超音波内視鏡装置。

【0100】

(4) 前記二次元アレイ型の静電型超音波トランスデューサに、さらにシリコン半導体基板で構成されるX方向及びY方向に対応する静電型マイクロジャイロセンサを設けた付記2に記載のカプセル超音波内視鏡装置。

【0101】

【発明の効果】

以上説明したように本発明によれば、超音波プローブの挿入は可能であるが、内視鏡では十分な観察を行えない部位の超音波観察を検査時間を短縮して行える超音波診断プローブ装置を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1ないし図10は本発明の第1実施形態にかかり、図1は超音波診断プローブ装置を説明する図

【図2】超音波プローブの先端部の構成を説明する図

【図3】超音波トランスデューサを説明する図

【図4】図3の矢印Aで示す部分の拡大図及びc-MUTセルを説明する図

【図5】c-MUTセルの断面の構成例を説明する図

10

20

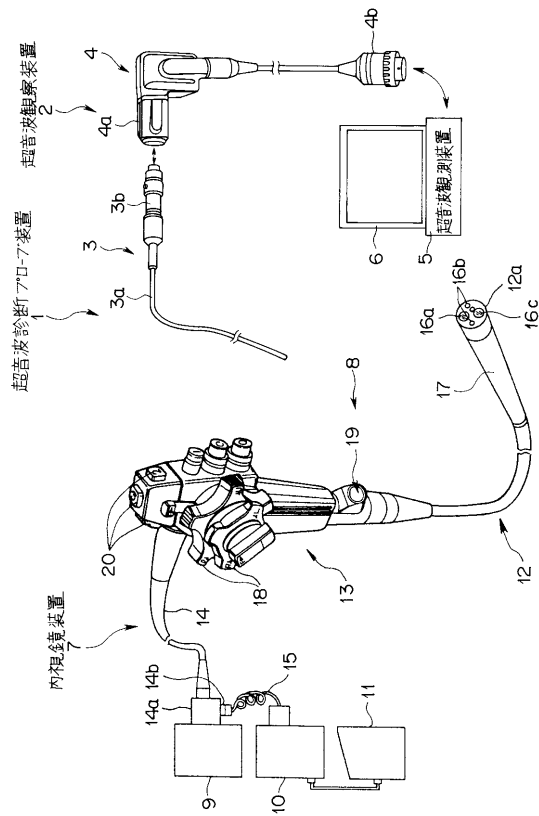
30

40

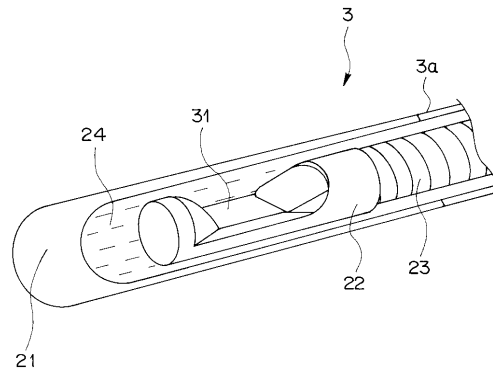
50

- 【図 6】超音波観測装置及び超音波トランスデューサの構成を説明するブロック図
- 【図 7】c-MUTの他の構成例を説明する図
- 【図 8】c-MUTセルの配列及びセル形状を説明する図
- 【図 9】超音波送受波方向を軸方向に対して直交した方向にしたc-MUTを配置した超音波プローブを示す図
- 【図 10】超音波送受波方向を軸方向にしたc-MUTを配置した超音波プローブを示す図
- 【図 11】超音波トランスデューサを構成するc-MUTセルの他の配列構成を説明する図
- 【図 12】超音波トランスデューサを構成するc-MUTセルの他の配置構成を説明する 10
- 【図 13】曲面部にc-MUTを設けた超音波プローブを示す図
- 【図 14】c-MUTチップを実装した基板を説明する図
- 【図 15】図 15 ないし図 21 は本実施形態の第 2 実施形態にかかり、図 15 は c-MUTに加えて、シリコン基板上にシリコン発光素子及びシリコン受光素子を設けた多機能超音波トランスデューサを配置した超音波プローブを説明する図
- 【図 16】多機能超音波トランスデューサの断面の構成例を説明する図
- 【図 17】多機能超音波トランスデューサを配置した超音波プローブを説明する図
- 【図 18】c-MUTに加えて、シリコン基板上に他の機能デバイスを設けた多機能超音波トランスデューサを説明する図
- 【図 19】シリコン発光素子及びシリコン受光素子を配設した多機能超音波トランスデューサの他の構成例を説明する図 20
- 【図 20】図 15 の多機能超音波トランスデューサにさらにマイクロジャイロセンサを配設した多機能超音波トランスデューサの構成を説明する図
- 【図 21】シリコン基板上に静電容量測定用セルを設けた多機能超音波トランスデューサの構成を説明する図
- 【図 22】従来の超音波プローブを説明する図
- 【図 23】超音波プローブに検査状態を説明する図
- 【符号の説明】
- 2 … 超音波プローブ
- 31 … 静電型超音波トランスデューサ (c-MUT)
- 31a … c-MUTセル
- 35 … シリコン基板
- 37d … 下部電極
- 37u … 上部電極
- 38 … シリコンメンブレン
- 40 … 真空空隙部
- 44 … 配線電極
- 30

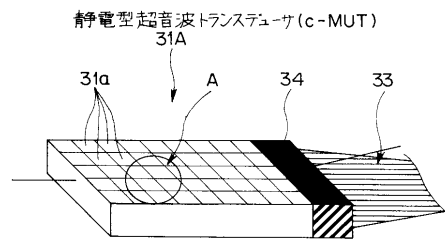
【図 1】



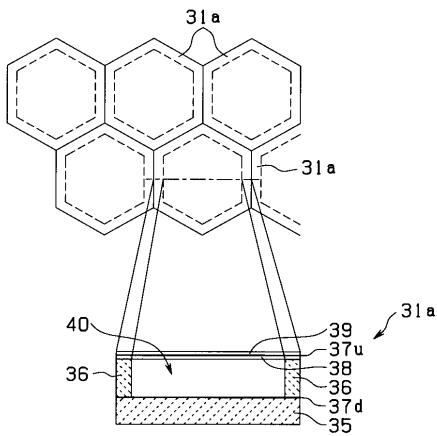
【図 2】



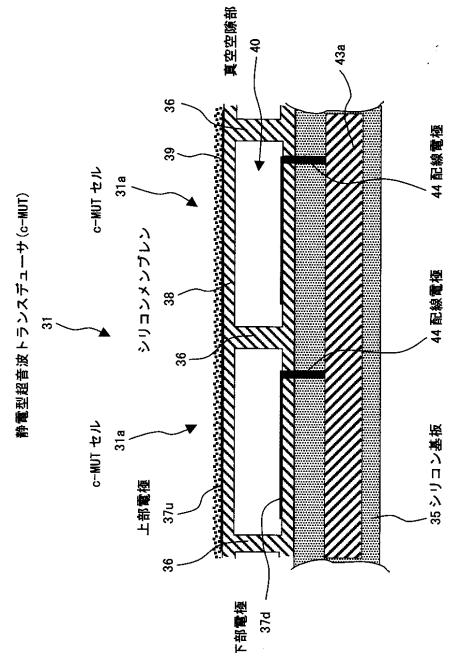
【図 3】



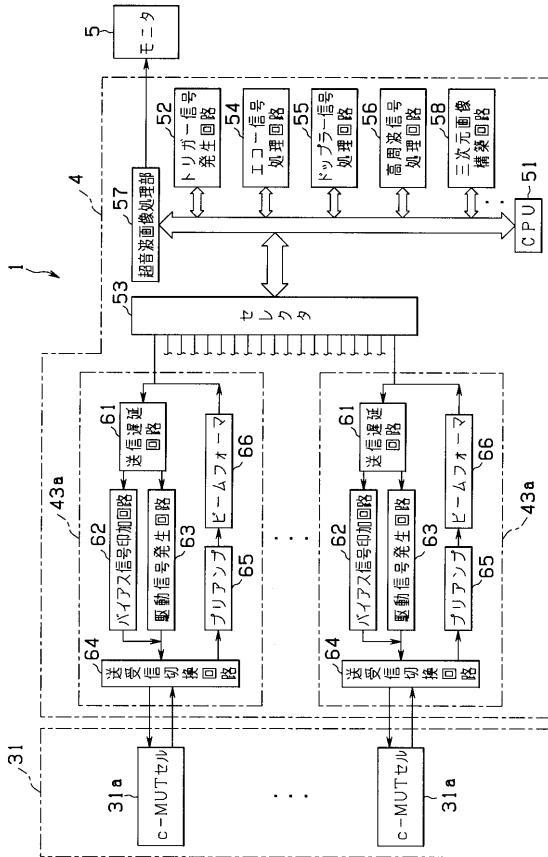
【図 4】



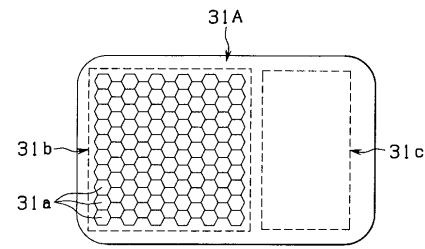
【図 5】



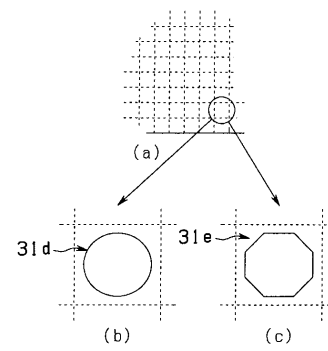
【図 6】



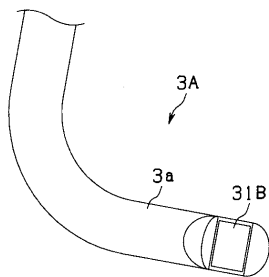
【図 7】



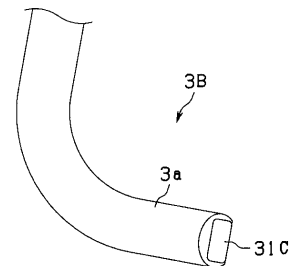
【図 8】



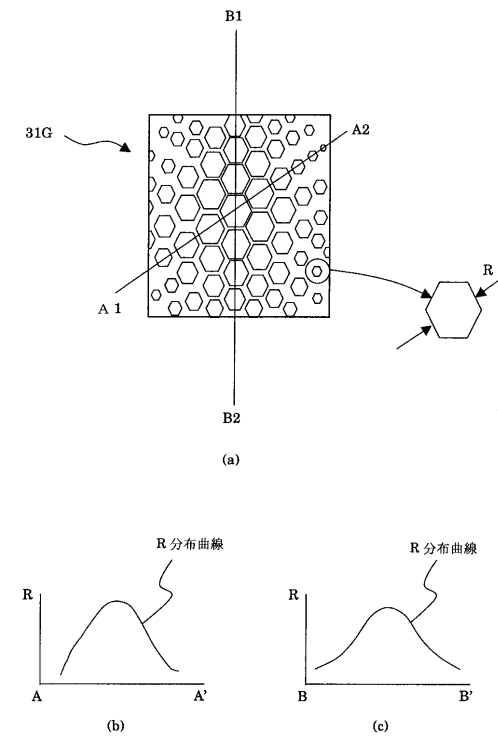
【図 9】



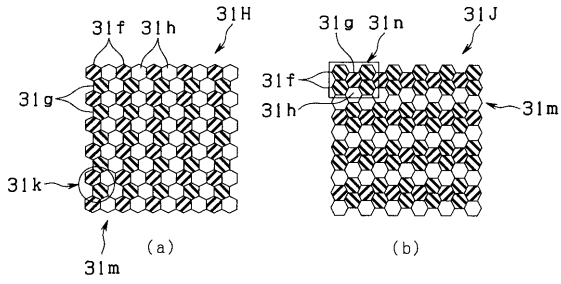
【図 10】



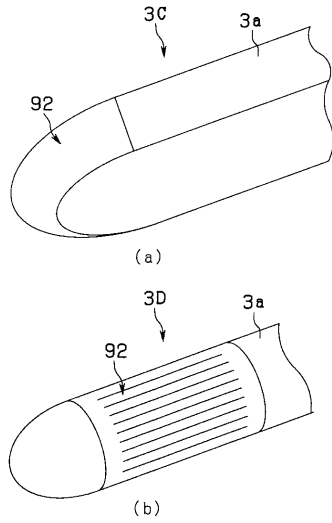
【図 11】



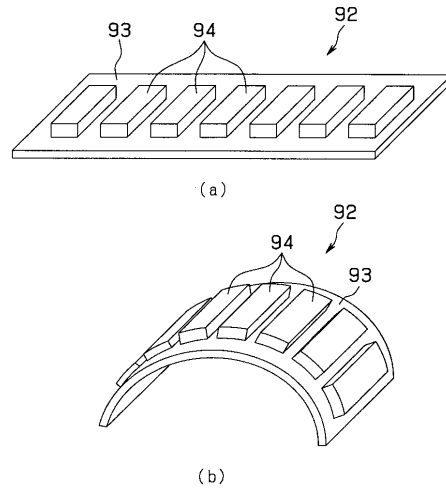
【図 1 2】



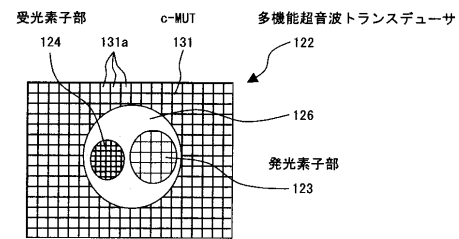
【図 1 3】



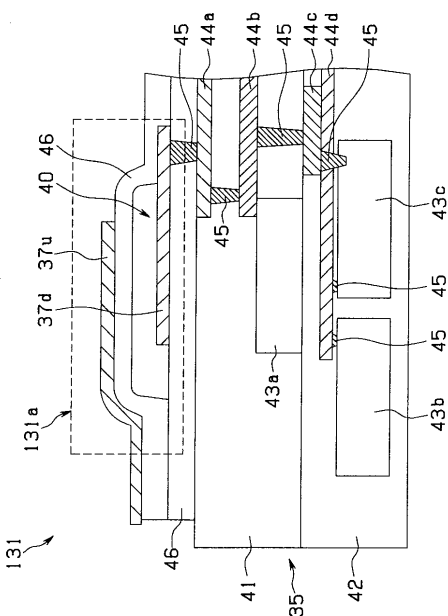
【図 1 4】



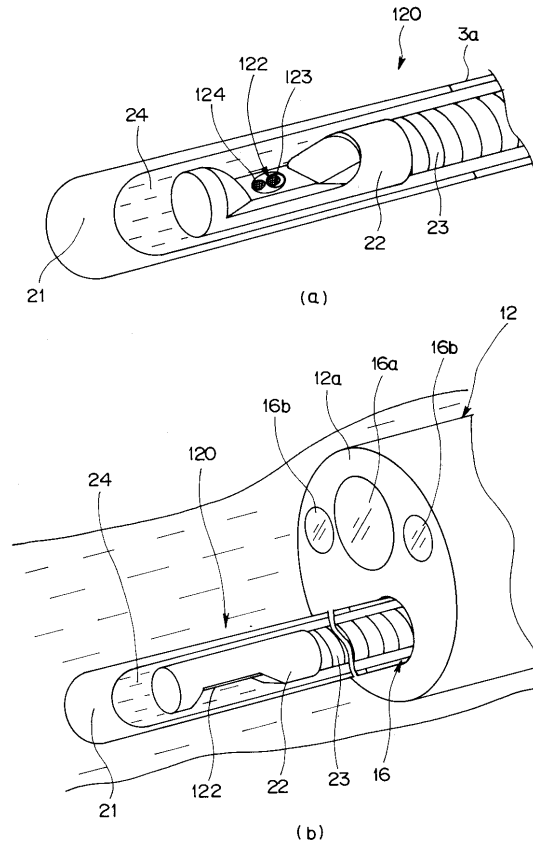
【図 1 5】



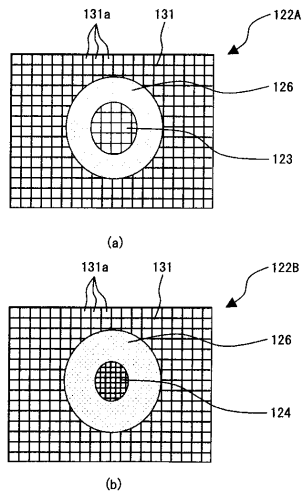
【図 1 6】



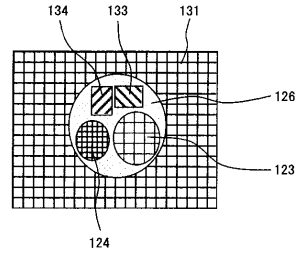
【図 1 7】



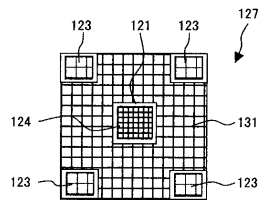
【図 18】



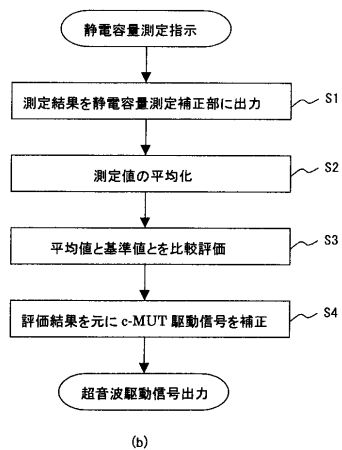
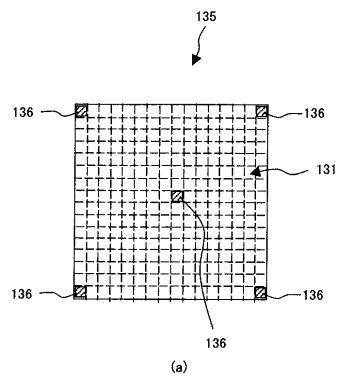
【図 20】



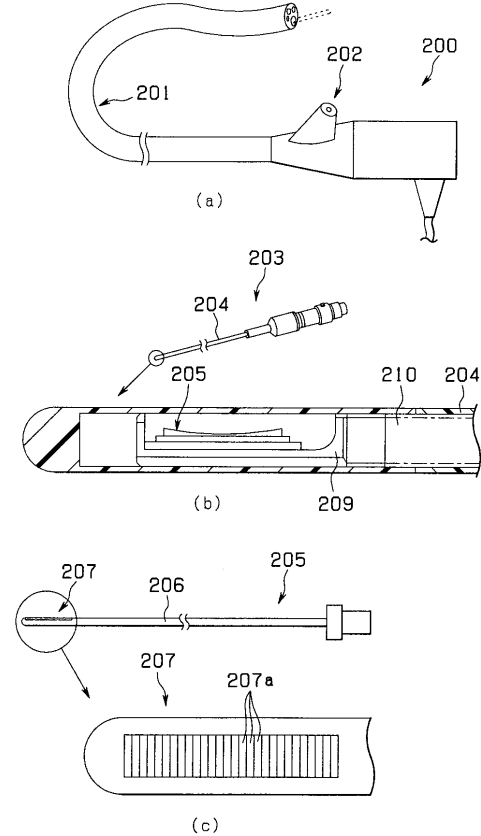
【図 19】



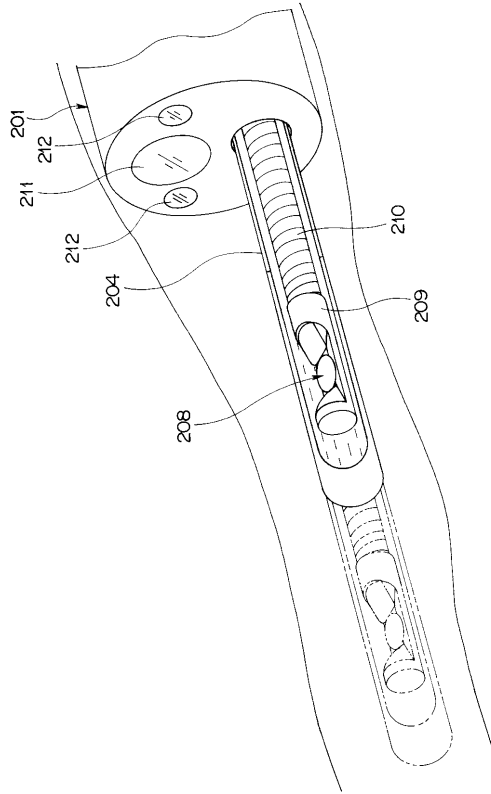
【図 21】



【図 22】



【図 23】



フロントページの続き

(72)発明者 水沼 明子
東京都渋谷区幡ヶ谷 2丁目4番2号 オリジナル光学工業株式会社内

(72)発明者 川島 知直
東京都渋谷区幡ヶ谷 2丁目4番2号 オリジナル光学工業株式会社内

(72)発明者 御園 和裕
東京都渋谷区幡ヶ谷 2丁目4番2号 オリジナル光学工業株式会社内

(72)発明者 下田 直水
東京都渋谷区幡ヶ谷 2丁目4番2号 オリジナル光学工業株式会社内

Fターム(参考) 4C601 BB02 BB03 BB24 EE10 EE20 EE23 FE02 FE03 GB05 GB06
GB41 GB42

专利名称(译)	<无法获取翻译>		
公开(公告)号	JP2004350703A5	公开(公告)日	2006-06-15
申请号	JP2003148306	申请日	2003-05-26
[标]申请(专利权)人(译)	奥林巴斯株式会社		
申请(专利权)人(译)	奥林巴斯公司		
[标]发明人	安達日出夫 沢田之彦 今橋拓也 水沼明子 川島知直 御園和裕 下田直水		
发明人	安達 日出夫 沢田 之彦 今橋 拓也 水沼 明子 川島 知直 御園 和裕 下田 直水		
IPC分类号	A61B8/12		
FI分类号	A61B8/12		
F-TERM分类号	4C601/BB02 4C601/BB03 4C601/BB24 4C601/EE10 4C601/EE20 4C601/EE23 4C601/FE02 4C601/FE03 4C601/GB05 4C601/GB06 4C601/GB41 4C601/GB42		
代理人(译)	伊藤 进		
其他公开文献	JP2004350703A		

摘要(译)

解决的问题：提供一种超声波诊断探针设备，该超声波诊断探针设备能够在能够插入超声波探针但不能被内窥镜充分观察的部位进行超声波观察，并且能够缩短检查时间。多功能超声换能器122通过使用硅微机械加工技术形成，并且除了c-MUT131的超声扫描表面的环形开口之外，还位于c-MUT131的同一表面上。如上所述，并排设置有由硅发光元件构成的发光元件部123和发光元件部124。通过提供该多功能超声换能器122来构造超声探头，除了超声观察之外，观察部位还被发光元件部123照亮，并且执行了观察部位被发光元件部123照亮的内部视图。通过用光接收元件单元124捕获镜像，内窥镜图像被显示在超声图像显示装置6的屏幕上，以用于内窥镜观察面对超声扫描表面的体壁表面。可以的

[选择图]图15